

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 2 部門第 6 区分
【発行日】令和 5 年 8 月 14 日(2023.8.14)

【公開番号】特開 2023-27234(P2023-27234A)
【公開日】令和 5 年 3 月 1 日(2023.3.1)
【年通号数】公開公報(特許)2023-039
【出願番号】特願 2022-196912(P2022-196912)
【国際特許分類】

B 6 5 D 75/36(2006.01)

10

B 6 5 D 65/40(2006.01)

B 6 5 D 85/86(2006.01)

B 3 2 B 27/30(2006.01)

B 3 2 B 27/00(2006.01)

【F I】

B 6 5 D 75/36

B 6 5 D 65/40 D

B 6 5 D 85/86 3 0 0

B 3 2 B 27/30 B

B 3 2 B 27/00 M

20

【手続補正書】

【提出日】令和 5 年 8 月 3 日(2023.8.3)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基材層と、中間層と、シーラント層とがこの順に積層し、当該シーラント層によりキャリアテープをシールするために用いられる、カバーテープであって、

30

前記シーラント層は以下の成分(A)、(B)を含み、

(A) スチレン系樹脂

(B) ポリ(メタ)アクリル酸誘導体

成分(A)中のスチレン含有率は 15 質量%以上である、カバーテープ。

40

50